

加工の極限を追求

高精度・難加工技術展 2026

High-Precision & Difficult Manufacturing Technology Show

3D造形技術/AMゾーン

特設ゾーン

試作市場(試作加工受託ゾーン)

出展のご案内

進化する表面処理技術の総合展

表面改質展2026

Surface Structure Design Show

東京開催

会期

2026年

11月18日(水) - 20日(金)

会場

東京ビッグサイト 東ホール

大阪開催

会期

2026年

12月2日(水) - 4日(金)

会場

インテックス大阪

主催



日刊工業新聞社

多様化するモノづくりの課題・ニーズに対応し、 最適なソリューションを提案する「技術の専門展」

自動車、航空・宇宙、電機・電子、医療機器、食品加工など、製造技術が求められる分野はますます多様化しています。こうした背景の中でも、今なお普遍的に求められるのは、他にはない高付加価値や高機能といった“オンリーワン技術”です。

「高精度・難加工技術展」では『加工の極限を追求』をテーマに、より高度な製造技術の最新動向をご紹介します。さらに、製品開発などにおいて重要な役割を担う「3D造形技術／AMゾーン」「試作市場（試作加工受託ゾーン）」を特設ゾーンとして展開し、実用性の高い技術提案の場を創出します。

「表面改質展」は『進化する表面処理技術の総合展』として、熱処理や溶射、めっきなどの高付加価値化・高機能化を実現する技術に加え、それらに関連する機械・機器や測定装置なども幅広く紹介します。

今年は例年開催の東京会場に加え、新たに大阪会場での開催も決定いたしました。東日本・西日本の両拠点で貴社の優れた技術・製品を広くPRし、新たなビジネスチャンスの場を創出します。

皆様のご出展を心よりお待ちしております。

日刊工業新聞社

東京

開催概要

会 期:	2026年11月18日(水)～20日(金)	入 場 料:	1,000円 (入場登録者、招待状持参者、中学生以下は無料)
	10:00～17:00	主 催:	日刊工業新聞社
会 場:	東京ビッグサイト 東ホール	後 援:	経済産業省(申請予定)

＼ 東京ビッグサイトで、6つの専門展を同時開催！ /



高精度・難加工技術展

表面改質展

sampe Japan 先端材料技術展

洗浄総合展

VACUUM真空展

スマートファクトリーJapan

※全展において相互入場を実施

大阪

開催概要



初開催

会 期:	2026年12月2日(水)～4日(金)	入 場 料:	1,000円 (入場登録者、招待状持参者、中学生以下は無料)
	10:00～17:00 最終日のみ16:00まで	主 催:	日刊工業新聞社
会 場:	インテックス大阪	後 援:	経済産業省(申請予定)

＼ インテックス大阪で、4つの専門展を同時開催！ /

高精度・難加工技術展

表面改質展

MONO×TECH

ROBONEXT

※全展において相互入場を実施

出展対象

■ 本展では、下記に該当する企業・団体及び関連する支援機関・連携体・共同受注体などを出展対象とします。

高精度・難加工技術展

技術分野

- 高精度加工 ●超高速加工 ●高能率加工 ●難削材加工
- 難加工材成形 ●難形状加工 ●金属粉末射出成形 など

機械・機器／周辺要素分野

- 工作機械 ●研削盤 ●特殊加工機 ●工作機器 ●工具
- 検査・測定機器 ●油剤 ●周辺システム・関連要素（治具、軸受、ベアリング、モーター、ねじ、ばね など） など

関連サービス分野

- 開発支援 ●コンサルティング ●受託加工サービス
- 出版物・広報・文献 など

特設ゾーン

《複雑形状、軽量化を実現！》

3D造形技術／AM（アディティブ・マニファクチャリング）ゾーン

- 3Dプリンター ●ラピッドプロトタイピング機器 ●積層造形(AM)装置
- 複合加工機 ●金型製造・補修 ●サービスビューロー
- リバースエンジニアリング ●材料 ●表面処理・仕上げ
- ソフトウェア ●評価測定装置 ●コンサルティングサービス など

試作市場（試作加工受託ゾーン）

- 試作加工 ●試作関連機器 ●CAD/CAM ●受託製造
- 関連サービス など

表面改質展

技術分野

- 熱処理・表面改質関連
（焼き入れ、浸炭、窒化、PVD、CVD、イオン注入、プラズマ処理など）
- 溶射関連
- めっき関連
- ショットピーニング
- 高エネルギー加工関連（レーザーによる表面改質など）
- その他表面処理関連

機械・機器／周辺要素分野

- 粉体塗装関連
- 洗浄関連機器
- 加工設備関連（熱処理炉、真空炉、蒸着装置など）
- 表面処理を施した部品および製品

測定装置分野

- 精密測定装置・試験機器関連
（膜厚測定装置、AE測定装置、分光試験装置など）

関連サービス分野

- 開発支援 ●コンサルティング ●受託加工サービス
- 出版物・広報・文献 など

来場プロモーション（予定）

紙面報道と連動した継続的な来場プロモーションにより、ユーザーとなる製造業の関係者を動員します。

日刊工業新聞紙上にて出展者の技術紹介を行うほか、加工技術に関する最新動向を取材して情報発信します。
また、紙面と連動してイベントを展開することにより、全産業の購読者に対してPRを行っていきます。



「日刊工業新聞」で全国全産業のユーザーに対して告知・動員を図ります。社告や広告をはじめ、開催前の出展者の紹介、会期に合わせた特集記事などを通じて、エンドユーザーの確実な来場につなげます。

独自のDMリストを用いて、関係企業や団体に本展の招待状を送付いたします。また、出展者には本展の招待状を無料提供し、出展者の来場動員をサポートします。



日刊工業新聞社が発行している「プレス技術」「型技術」など専門雑誌にも記事および広告を掲載します。



E-mail



Web



ポスター

その他、多くのツールを活用し、来場動員を促します！！

併催企画

専門性・メッセージ性の高い併催企画を会場内で実施し、来場動員につなげます。

〔実施内容（2024年／東京ビッグサイト）〕

講演 医療機器業界の今後とテルモが目指すモノづくり

登壇者 テルモ 湘南センター長 兼 技術統括室長 TERUMOフェロー 大谷内 哲也氏

セミナー・実演 協力 関東学院大学／千葉工業大学

「表面技術の最新動向」セミナーを実施し、関東学院大学／千葉工業大学における最新のめっき・表面処理技術を紹介するとともに、「表面処理技術 実演コーナー」を設置しました。



商談サポート 商談ルームの提供（無料）

展示会場内に商談ルームを設置します。
より落ち着いた環境での商談にご活用ください。

現地の受付で利用予約が可能です。
ご利用は出展者のみ、使用用途は商談のみに限ります。



イメージ

2026年
7月15日(水)

8月下旬(予定)

10月上旬

11月16日(月)~17日(火)

11月18日(水)~20日(金)

出展申込
締切出展者
説明会届出書
提出期限

搬入・装飾施工

会期
(終了後即日搬出・撤去)

小間タイプ・出展料金

小間位置は事務局にて決定いたします。

早期申込割引
(Aタイプのみ対象)2026年3月31日(火)までのお申し込みで、1小間[Aタイプ=約9㎡]あたり**385,000円**(税込)となります。

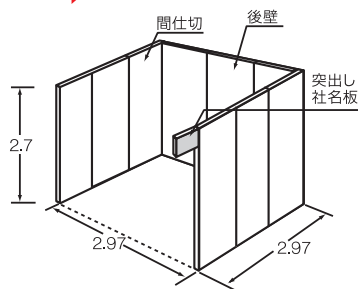
出展申込方法

出展申込書に必要事項をご記入のうえ、事務局(hds-apply@nikkan.tech)までメールでお送りください。

Aタイプ

1小間 約9㎡

(間口2.97m×奥行2.97m×高さ2.7m)

418,000円(税込)

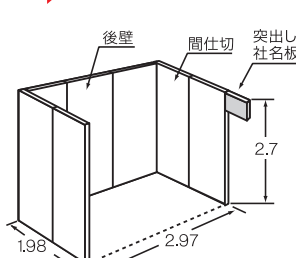
※電源・照明・カーペット等は付いておりません。 ※角小間の場合は、通路側の壁は設けません。
※後壁の取り外しは、隣接小間の有無に関わらず原則としてできません。

Bタイプ

中小企業のみ申込可※1

1小間 約6㎡

(間口2.97m×奥行1.98m×高さ2.7m)

363,000円(税込)

申込期限

2026年7月15日(水)

※1 中小企業の定義

業種分類	中小企業基本法の定義
製造業 その他	資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業	資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

※株式会社日本政策金融公庫法等の中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業としています。

※上記の業種分類は日本標準産業分類に基づきます。

2026年
7月31日(金)

9月上旬(予定)

10月中旬

11月30日(月)~12月1日(火)

12月2日(水)~4日(金)

出展申込
締切出展者
説明会届出書
提出期限

搬入・装飾施工

会期
(終了後即日搬出・撤去)

小間タイプ・出展料金

小間位置は事務局にて決定いたします。

早期申込割引
(Aタイプのみ対象)2026年3月31日(火)までのお申し込みで、1小間[Aタイプ=約9㎡]あたり**363,000円**(税込)となります。

出展申込方法

出展申込書に必要事項をご記入のうえ、事務局(hds-apply@nikkan.tech)までメールでお送りください。

申込期限

2026年7月31日(金)

※1 中小企業の定義

業種分類	中小企業基本法の定義
製造業 その他	資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業	資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

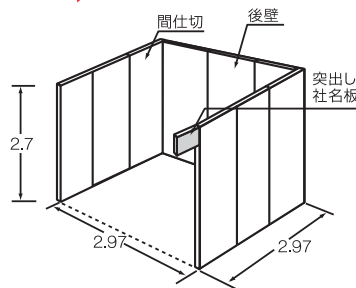
※株式会社日本政策金融公庫法等の中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業としています。

※上記の業種分類は日本標準産業分類に基づきます。

Aタイプ

1小間 約9㎡

(間口2.97m×奥行2.97m×高さ2.7m)

396,000円(税込)

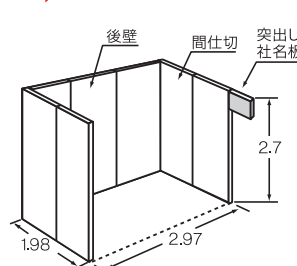
※電源・照明・カーペット等は付いておりません。 ※角小間の場合は、通路側の壁は設けません。
※後壁の取り外しは、隣接小間の有無に関わらず原則としてできません。

Bタイプ

中小企業のみ申込可※1

1小間 約6㎡

(間口2.97m×奥行1.98m×高さ2.7m)

341,000円(税込)

東京

大阪

セット出展割引

W申し込みで
お得に出展!セット出展割引
(A・Bタイプ対象)東京・大阪、両会場のお申し込みで総額出展料から**22,000円**(税込)の割引となります。東日本・西日本の両拠点で
貴社の優れた技術・製品を
広くPRできます!

例①早期申込割引期間中にAタイプ1小間でセット出展をお申し込みの場合

東京出展料+大阪出展料-セット出展割引=726,000円(税込)
(385,000円) (363,000円) (22,000円) **88,000円の割引!!**

例②2026年4月以降にAタイプ1小間でセット出展をお申し込みの場合

東京出展料+大阪出展料-セット出展割引=792,000円(税込)
(418,000円) (396,000円) (22,000円)

例③Bタイプ1小間でセット出展をお申し込みの場合

東京出展料+大阪出展料-セット出展割引=682,000円(税込)
(363,000円) (341,000円) (22,000円)

東京

大阪

パッケージブース

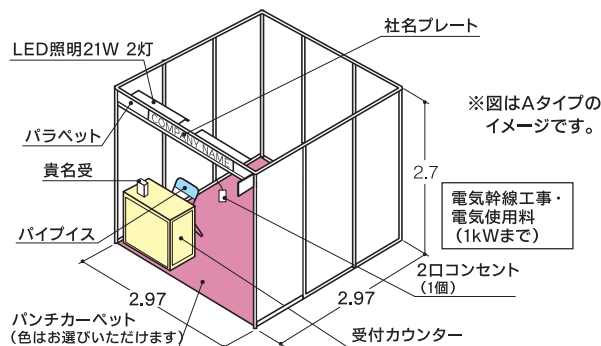
参考 一括申込することで装飾手配の手間を削減!!

【Aタイプ(1小間) 対応】 出展料+**99,000円**(税込)【Bタイプ(1小間) 対応】 出展料+**82,500円**(税込)

※上記は予定価格です。変動する可能性があります。

※2小間以上についてもご用意できます。

※電気を1kW以上使用の場合は、別途電気幹線工事費と電気使用料がかかります。

その他プランなど詳細とお申し込み方法は出展者説明会【東京:2026年8月下旬予定、
大阪:2026年9月上旬予定】でご案内いたします。

東京

大阪

出展者セミナー

出展効果を高める様々な手法を自由に企画できる場として出展者に
限り提供します。展示だけでは表現しきれない新製品・技術・サービス、また導入環境や
成功事例などの詳細情報を説明・発表する場としてご活用ください。
申込受付は先着順とし、タイムスケジュールは事務局で調整します。

実施費用

1セッション(40分)
※アーカイブ配信可**110,000円**(税込)

※聴講料は全て無料とさせていただきます。

※配布資料は、発表者にてご用意ください。

※会期後にオンライン上でアーカイブ配信が可能です。配信用の動画データは
出展者にてご用意ください。詳細は後日、申込者にご案内します。

■タイムスケジュール

日 時	1日目	2日目	3日目
10:30~11:10	A	G	M
11:30~12:10	B	H	N
12:30~13:10	C	I	O
13:30~14:10	D	J	P
14:30~15:10	E	K	Q
15:30~16:10	F	L	R※

※R枠は東京会場のみ。

実施イメージ

■ オープンスペース
(会場内特設ステージ)

■ 定員:100名

(形式) シアター形式

(備品) 演台、プロジェクター、マイク、スクリーン、パソコン、レーザーポインターを各1台

東京

大阪

申込要領

申込書
送付先

「高精度・難加工技術展／表面改質展」事務局(日刊工業新聞社)

E-mail:hds-apply@nikkan.tech

出展料金の
お支払い申込書の内容を確認後、請求書を送付いたします。
【2026年8月31日(月)】までに必ずお支払いください。

※銀行振込のみ。それ以外のお取り扱いはありません。

出展申込書/出展規定は公式サイトより
ダウンロードください。

高精度難 表面

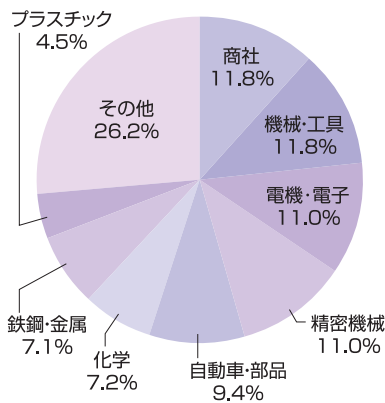
<https://biz.nikkan.co.jp/eve/hds/>出展契約の
変更または
取り消し既に申し込まれた小間に対する変更または取り消しは、全て文書にてその理由を明記し、事務局の承認を得てください。
出展取り消しに際しては次の通りキャンセル事務手数料が発生いたします。

■ 申込書受理日～出展者説明会前日まで……………出展料金の50%

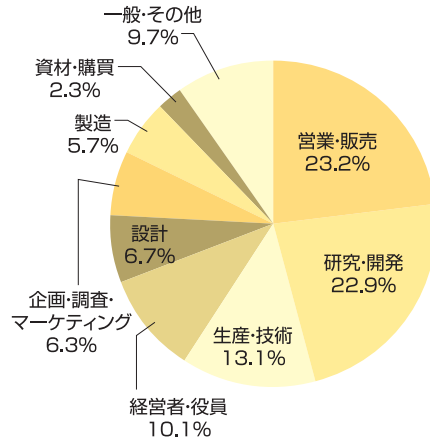
■ 出展者説明会当日以降……………出展料金の100%

来場者アンケート (2024年/東京ビッグサイト)

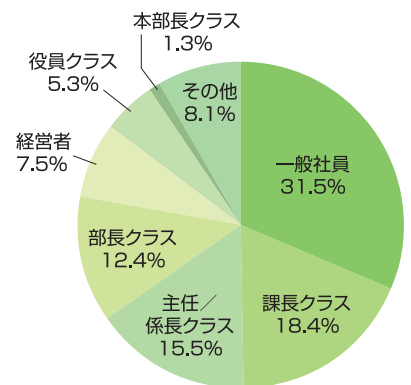
1. あなたの業種は?



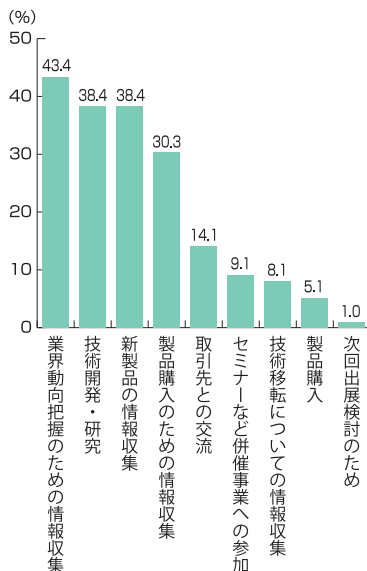
2. あなたの職種は?



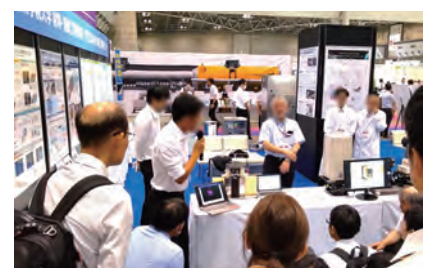
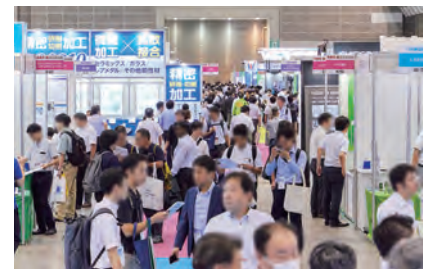
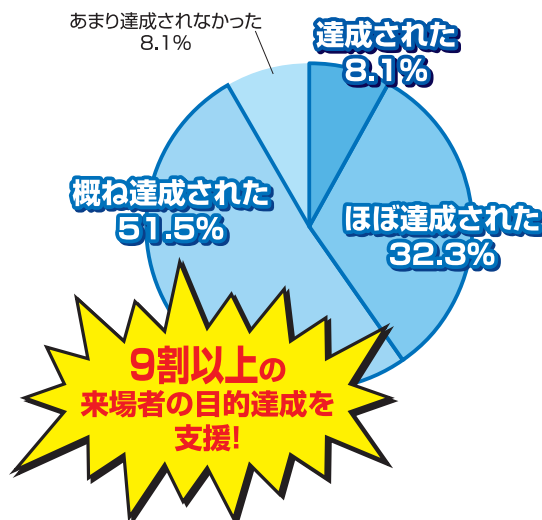
3. あなたの役職は?



4. あなたの来場目的は?

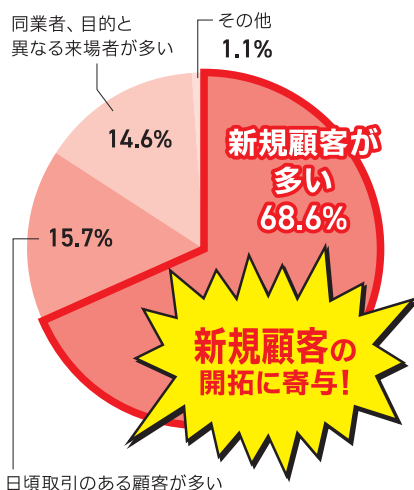


5. 目的は達成されましたか?



出展者アンケート (2024年/東京ビッグサイト)

来場者層について



出展者の声

取引先を探している企業と出会えた



展示会のテーマが明確なので、具体的な商談・要望を聞くことができた

来場者の問い合わせ内容が明確



具体的な案件を持った来場者が多く受注につなげることができた

名刺交換率が高い



出展者同士での取引につながった

開催実績（2024年／東京ビッグサイト）

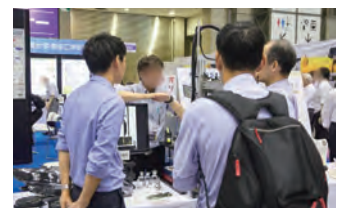
	出展者数	小間数	来場者数
高精度・難加工技術展2024	128 社・団体	137 小間	43,271名 同時開催展の来場者を含みます。
表面改質展2024	41 社・団体	55 小間	

※2025年の開催実績は公式Webサイトに掲載

主な来場企業・団体（2024年／東京ビッグサイト）

※従業員規模3,000人以上の
企業・団体（一部業種を除く）を抽出

AGC	アルプスアルパイン	ジンス	ハウス食品
AKKODISコンサルティング	安藤・間	住友電気工業	パナソニックエナジー
Anji Phoenix Telecom Parts	石川県	セイコーウオッチ	パナソニックオペレーションズエクセレンス
Apple Japan	いすゞ自動車	セイコーエプソン	パナソニックくらしアプライアンス社
ASプレーキシシステムズ	出雲村田製作所	積水化学工業	パナソニックホールディングス
AXA	伊藤忠商事	ソニー	浜松ホトニクス
Boeing Japan	イトーキ	ソニーGM&O	日立ハイテック
CKD	茨城県	ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング	日立ビルシステム
DIC	イビデン	大日精化	ファナック
DMG森精機	インテル	太陽誘電	フォスター電機
ENEOS	エクセディ	大和ハウス工業	フクダ電子
FPTコンサルティングジャパン	エトリア	タムラ製作所	富士フイルムビジネスソリューション
GSユアサ エナジー	エドワーズ	タムロン	フタバ産業
Hangzhou Amphenol Phoenix Telecom Parts	エポニックジャパン	千葉大学	古河AS
HOWA	オーエスジー	中部電力パワーグリッド	古河電気パワーシステムズ
HOYA	オークマ	テクノプロ・デザイン社	プロテリアル
Huawei	オートネットワーク技術研究所	テルモ	ホシザキ
IHI	岡山県	デンカ	堀場製作所
I-PEX	オティックス	デンソー	本田技術研究所
JFEエンジニアリング	オリックス	東海大学	マキタ
JSR	オリンパスメディカルシステムズ	東海旅客鉄道	丸紅
JVCケンウッド・公共産業システム	カイ インダストリーズ	東京医科歯科大学	三重県
Korea University	海上保安庁	東京エレクトロン	ミズノ
Kuka Japan	貝印	東京大学生産技術研究所	みずほリサーチ&テクノロジーズ
Kwangwoon University	鹿児島県	東京電力パワーグリッド	三井化学
LIXIL	カシオ計算機	東京都産業労働局職業能力開発センター	三井住友銀行
LX Hausys	上組	東京理科大学	三井倉庫
Newcastle University	カルビー	東芝エネルギーシステムズ	三井ハイテック
NOK	川崎重工業	東芝プラントシステム	三菱自動車工業
NTN	カワサキモータース	東ソー	三菱重工航空エンジン
NTTコミュニケーションズ	キーエンス	東洋製罐グループホールディングス	三菱電機モビリティ
NTTネクシア	キャノン	東レ	三菱マテリアル
P&G	キャノンシステムアンドサポート	トーヨーケム	武蔵野銀行
Pegatron	キャノンメディカルシステムズ	栃木ニコン	村田製作所
Samsung Display	京セラドキュメントソリューションズ	鳥取県	明治
SCREENセミコンダクターソリューションズ	クリナップ	トッパンホームズ	明治安田生命
SCREENホールディングス	経済産業省	トヨタ自動車	メイテック
Shanghai Electricity Group	小糸製作所	トランスコスモス	メニコン
Siasun Robot & Automation	杭州アンフェノールフェニックスステレコムパーツ	名古屋大学	矢崎総業
SMC	神戸市	日鉄テクノロジー	矢崎部品
SoftBank	コカ・コーラボトラーズジャパン	日東電工	ヤマザキマザック
SUBARU航空宇宙カンパニー	国立印刷局	日本電気	山善
SWCC	コニカミノルタ	ニデック	ユニブレス
THK	コマツ	ニデックプレジジョン	横須賀市
TOTO	相模原市	ニトリ	吉野工業所
TPR	サッポロビール	ニプロ	ヨロズ
UNITEC	山九	日本原子力研究開発機構	リンナイ
University of Turku	産業技術総合研究所	日本航空電子	レゾナック
YKK	三協立山	日本シノプシス	レゾナック・ハードディスク
YKK AP	サンデン	日本製鐵	レゾナック・ホールディングス
アイコクアルファ	参天製薬	ニューフレアテクノロジー	
愛三工業	サントリーホールディングス		
アイシン	ジェイテクト		
愛知県	島根県		
愛知製鋼	シャープ		
曙ブレーキ工業	ジャパンディスプレイ		
朝日インテック	常陽銀行		
アサヒビール	ショウワグループ		
足利銀行	信越化学工業		



出展者一覧 (2025年／東京ビッグサイト)

※は共同出展者

高精度・難加工技術展

ISSダイニチ
愛西市商工会/東栄超硬
アイジーエヴァース
アイジェクト
アウラテクノロジー
アキツ
石光工業
磯貝製作所
今井技巧
SPIエンジニアリング
X-one Technologies
NCネットワーク
エフディハイテック
オーエスジーダイヤモンドツール
オークマエ塗
大阪府 ものづくりB2Bネットワーク/大阪の匠企業
岡谷精密工業
オフィス・キートス
オプトニクス精密
柏商工会議所
※岩井製作所
※木山製作所
※シンク・ラボラトリー
※中央ばね工業
※福岡技術士事務所
※藤井製作所
化繊ノズル製作所
神奈川産業振興センター
※イシイ精機
※大利根精機
※仙北谷
※HAYAMA
※堀硝子
※ヤマセ精機
関西特殊工作油
キメラ
キューズ
協栄プリント技研
キングパーツ
久保村製作所
小池精工
高洋電機
小松精機工作所
小松ばね工業
佐野鉄工所
三喜製作所
三和ロボティクス
Jpキュービック

※アルゴヴィジョンテクノロジズ

※長谷川加工所
塩澤製作所
シナノ精密
浜江精密工業
ジャパン・ミヤキ
ジャパンセル
信栄テクノ
信拓工業
住友電工オブティフロンティア
スワコ精密工業
セミテック
相双テクノネットワーク
※菊池製作所
※協栄精機
※斎藤工機
※斉藤製作所
※栄製作所
※サンブライト
※昭陽製作所
※ハナブサ精密
※原町電機
※ファスナー工業
※福島コンピューターシステム
※フジモールド工業
※プリント電子研究所
※ワインディング福島
第五電子工業
妙中鋳業
高穂
岳石電気
CHAMPION CORPORATION
燕三条地場産業振興センター
※後藤鉄工所
※小林製作所
※タケダ
※ハセテック
鶴岡発條
都留市商工会
※オクワキ精密
※高部製作所
※若井
テラスレーザー
東成エレクトロビーム
東洋研磨材工業
TOWA JAPAN
トップ精工
豊岡製作所
トリオ商事
長野サンコー

ニック

日興キャスト
Nitta M&T (Thailand)
ニットー
野口製作所
八田製作所
林ステンレス工業
ハリガイ工業
ビーム
フジミンコーポレートッド
ニ丸精密機械工業
プロトワーク
本間製作所
マイスター
マツダ
松山商事
丸一ゴム工業
三星ダイヤモンド工業
睦月電機
ものづくり支援センターしもすわ
※エスク
※第一商工
ユナイテッド・プレジジョン・テクノロジーズ
横浜ネブロス
洛陽化成
ワークス

3D造形技術／AMゾーン

エスケーファイン
日本AM協会
※イグアス
※応用技術
※Carbon Technologies Nippon
※J・3D
※城東テクノ
※立花エレテック
※ティーケーエンジニアリング
※FUJI

試作市場(試作加工受託ゾーン)

アイキ
青海製作所
アスク
アドテックエンジニアリング
イナック
エス・ジー・ケイ
エムケーセラ
※TACベトナム精密金型
エルテック
ギガフoton

※九州大学 藪田研究室

木村製作所
グッドウッドKYOTO
クロダ精機
三洲ワイヤーハーネス
新和工機
ステラ
たくみ
WTM
ツツミ産業
富士精密工業
マサオプレス
明和
ものレボ
Y-MOLD

表面改質展

浅井産業
イトー
インフィニジャパン
エステック
NCC
エルグ
大阪冶金興業
関東学院大学/千葉工業大学
熊防メタル
ケミカル山本
魁半導体
サンエナジー
三洋貿易
高秋化学
高松帝酸
中国電化工業
テックプラスト
トムコ
日本アイ・ティ・エフ
日本金属化工所
日本ジェット・オン
日本鑄造技術研究所/八田工業/富士高周波工業
日本電鍍工業
林精器製造
ヒキフネ
不二製作所
松山技研
丸真製作所
※長野日高産業
三ツ矢
ミテック



出展のお申し込み先 (東京・大阪共通)

「高精度・難加工技術展／表面改質展」事務局(日刊工業新聞社)

E-mail: hds-apply@nikkan.tech

公式Webサイト
<https://biz.nikkan.co.jp/eve/hds/>



東京

出展のお問い合わせ先

日刊工業新聞社 第一イベント事業部

〒103-8548 東京都中央区日本橋小網町14-1

TEL: 03-5644-7221 E-mail: hds-apply@nikkan.tech

大阪

出展のお問い合わせ先

日刊工業新聞社 西日本イベント事業部

〒540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東2-16

TEL: 06-6946-3384 E-mail: hds-apply@nikkan.tech